



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-057166

(43)Date of publication of application: 02.04.1984

(51)int.CI.

G01P 15/09

(21)Application number: 57-168000 (22)Date of filing:

(71)Applicant:

AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

(72)Inventor:

MURATA RYOJI

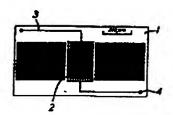
MIYASAKA KANEYOSHI

SAWAI NOBUSHIGE

(54) ACCELERATION SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a small acceleration sensor with limited power consumption while serving as telemeter by providing a comb-shaped electrode on the surface of a piezo-electric substrate to form a surface acoustic wave element and arranging a load appyling means so that a load is applied on the element as uniform stress with an acceleration to be measured. CONSTITUTION: A bomb-shaped electrode 2, an input terminal 3 and an output terminal 4 are provided on a piezo-electric substrate 1 to form a surface acoustic wave (SAW) element. A SAW generated on the surface of the substrate 1 by a signal from the input terminal 3 is reflected sequentially with the comb-shaped electrode 2 and an output appears at the output terminal 4. When a bending load is applied to an SAW element 10, the series resonance frequency, parallel resonance frequency and passage characteristic changes due to a pitch variation and hence, acts as acceleration sensor. An acceleration generating mass 11 is mounted closer to both ends of the SAW element 10 supported at both ends thereof and a 4-point bending method is used to apply a uniform stress thereon. This provides a small acceleration sensor with limited power consumption while serving as telemeter.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

@日本區特許庁(JP)

印特許出願公告

平4-79419 母特 許 公 報(B2)

@Int. Cl. *

差別記号

庁内整理番号

❷❷公告 平成4年(1992)12月15日

G 01 P 15/08

8708-2F В

発明の数 1 (全5頁)

加速度センサ ❷発明の名称

村 平1-1332

604年 直 昭57-168000

第 昭59-57166

台出 順 昭57(1982)9月27日

❷昭59(1984)4月2日

Œ 60条 明 者

决城県新治郡桜村並木1丁目2番地 工業技術院機械技術

全 佳 坂

研究所内 茨城県新治郡桜村並木1丁目2番地 工業技術院機械技術

研究所内

第 井 の外 明 者

信重

茨城県新治郡桜村並木1丁目2番地 工業技術院機械技術

研究所内

の出版人

工 集 技 術 院 長 東京都千代田区震が関1丁目3番1号

工業技術院機械技術研究所長 **网指定代理人**

審判官 上 原 審判官 臭 村 寿一 昭男 寒料の合脈体 客利長 宮 本 出願人において、実施許諾の用意がある。

60多考文献

60 発明者

特開 昭54-14285 (JP, A)

特別 昭33-64045 (JP. A)

特朗 昭50—120673(JP, A)

1

2

の仲計論水の範囲

1 圧電性基板の表面にくし状態極を設置し、入 力端子からの上記電腦への入力信号によって圧電 性基板に生じた表面波がくし状電極によって順次 反射され、それに伴う出力が出力端子にあらわれ 5 耗などの検出には、できるだけ小型で信頼性のあ る表面音響波素子を用い、この素子に対して被謝 定加速度に伴う荷重を負荷する手段として、業子 の両端を支持してその両端に近い位置に加速度発 生用質量を取付ける4点曲げ方式、または被測定 加速度に伴う荷重の分布がそれと同程度に均一化 10 振動測定、特にフィールドテストや種々の回転機 されるように素子に対する荷重点を配設する方式 を用いたことを特徴とする加速度センサ。

発明の評価な説明

本発明は、表面音響波(SAWと略記する。)素 子を利用した加速度センサに関するものである。 15 及び第4関により後述するように、SAW素子に 加速度センサ(提動センサ)としては、抵抗線 **盃計ピエゾ素子等々のすべに確立した技術があ 5.**

本発明は、SAW素子を利用することによりこ

り、テレメータの搬送波周波敦の発展要素と兼用 させることも可能な加速度センサを提供しようと するものである。

例えば、切削加工時における工具損傷、工具摩 る援助センサが必要であり、しかも各切刃容に装 着するためできる限り安備であることが望ましい が、本発明の加速度センサは、このような工具機 傷等の検出に有効であるばかりでなく、一般的な 器の振動モニタとして有効なものである。

而して、上記SAW素子を利用した小型、低廉 な加速度センサを得るに際し、本発明者らは、 種々の予備的な実験を行い、それにより、第3数 対して3点曲げによる曲げ荷重を加えた場合に は、圧電性基板に作用する応力が不均一になるた め、種々の問題が生じることを確かめた。また、 その原因を追求することにより、略均一応力とな れらのセンサに比して小型化、低価格化をはか 20 る荷重方式により問題を解決できることを確かめ (2)

特公 平 4-79419

3

本発明は、かかる知見に基づいて完成したもの であり、即ち、圧電性基板の表面にくし状電艦を 設置し、入力増子からの上記電極への入力信号に よって層次反射され、それに伴う出力が出力増子 にあらわれる表面音響波素子を用い、この素子に 対して被測定加速度に伴う荷重を負荷する手段と して、素子の両端を支持してその両端に近い位置 たは被職定加速度に伴う荷重の分布がそれと同程 度に均一化されるように素子に対する荷重点を配 設する方式を用いたことを特徴とするものであ

みずる。

本発明の加速度センサにおいて用いるSAW素 子は、LNsOs、LTsOs、BsTiOs、PsTiOs等の圧 電性基板の表面にくし状電弧を設置して表面波を 発生させるものであり、一般にTV回路等のフィ 20 るような荷重負荷手段が採用される。この荷重負 ルタとして用いられている。

第1因はこのSAW素子の構成を示すものであ り、1は圧電性基板、2はくし状電板(150~200 本)、3は入力幾子、4は出力幾子を示している。

力した信号によって圧電性差板1の表面に生じた **麦面波が左右に進むが、多数のくし状電極によっ** て順次反射され、出力端子4に出力があらわれ る。このとき、くし状電板2のピッチPが表面波 の半被長 1/2に合致すると、ほとんど完全に反 30 であった。 射され、出力端子4にほぼ全出力が出る。これは 一種の直列共振素子であり、その等価回路は第2 図のようになる。共振のQは数千~数万が可能で ある。なお、第2図においてCaは入出力増子3。 4 間の容量である。

節して、第1図のSAW菓子において、圧電性 基板 1 としてLT_aO_a(音速 ⇒ 3250 m/s) を用 い、ピッチPを約21μmとしたとき、77.4MHzの 搬送波が発振される。

このようなSAW素子に曲げ荷重を加えると、40 の回路構成を示している。 応力によつてピッチPが伸縮するため、直列共振 周波数台、並列共振周波数台、通過特性などが変 化する。この効果は加速度による荷重でも同様で あり、従つて加速度センサとして動作させること

が可能である。

第3図及び第4図は、それらの図中に示すよう にSAW素子に対して3点曲げによる曲げ荷重を 加えた場合における特性の変化を示すものである よつて圧電性基板に生じた表面波がくし状電極に 5 が、実際の周波敦変化はピツチPの仲縮から求め た値より大きい。即ち、抵抗減亜計の場合と同様 にゲージファクタがある。そのゲージファクタ は、この3点曲げによる曲げ荷重の場合、圧電性 差板1に作用する応力が不均一であるため、平均 に加速度発生用質量を取付ける4点曲げ方式、ま 10 応力に対し約4.33であった。また、3点曲げ方式 では、見かけの直列共振周波数fsの変化は飽和的 でリニアリテイが劣る。これは、荷重増加による 通過特性の劣化が原因である。このような効果 は、至み不均一に伴うピッチPの不均一に基づ 以下、図面を参照して本発明の実施例について 15 き、表面波反射のコヒーレンスが乱れるためと考 えられる。

従つて、本発明においては、SAW素子に対し て略均一応力となる荷重方式によって被測定加速 度に伴う荷重を負荷し、そのため第5回に例示す 荷手段は、両端を支持したSAW素子10に対し てその両端に近い位置において加速度発生用質量 11を取付け、上述の3点曲げ方式に対して4点 曲げ方式を採用し、製動加速度に伴う荷重が このSAW素子においては、入力端子るから入 25 SAW素子10に略均一応力として作用するよう にしたものである。

> 第8図はこの4点曲げ方式における特性変化を 示すもので、リニアリテイ、通過特性とも良好で ある。なお、この場合のゲージフアクタは約1.8

なお、SAW素子に対して被測定加速度に伴う 荷重を負荷する手段としては、上述したように、 素子の両端を支持してその両端に近い位置に加速 度発生用質量を取付ける 4 点曲げ方式ばかりでな 35 く、被測定加速度に伴う荷重の分布がそれと問程 度に均一化されるように案子に対する荷重点を配 設する適宜方式を用いることができる。

また、第7図A~Cは上記SAW案子をテレメ ータ等の搬送波周波数の発製要素と兼用する場合

以上に群述したところから明らかなように、本 発明によれば、小型、安価で、電力消費が少な く、しかもテレメータを兼ねたものとして構成で きる加速度センサを得ることができる。

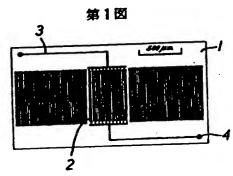
6

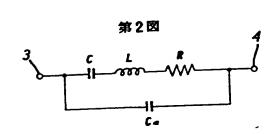
図面の簡単な説明

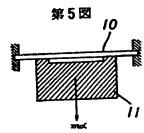
第1図は本発明において用いるSAW素子の平面図、第2図は上記SAW素子の等価回路に関する説明図、第3図及び第4図はSAW素子の3点曲げ方式の荷重による特性変化を示す線図、第5図は本発明に係る加速度センサの実施例を示す側

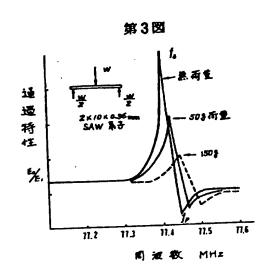
断面図、第8図はその特性を示す線図、第7図A ~Cは上記SAW素子を搬送波周波数の発振要素 として用いる場合の回路構成図である。

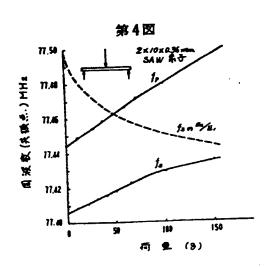
1 ······任電性基板、2 ······ くし状電極、3 ······ 5 入力端子、4 ·······出力端子、10 ·······SAW素子、 11 ······質量。





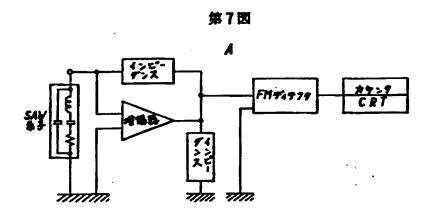


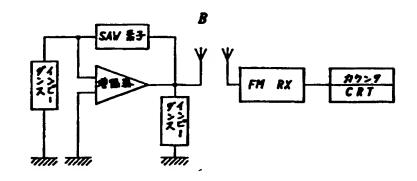


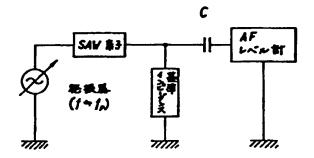




特公 平 4-79419

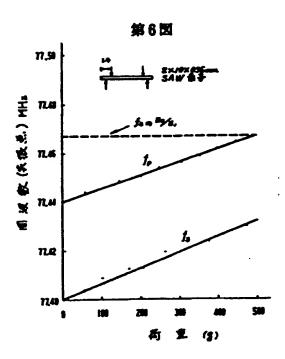


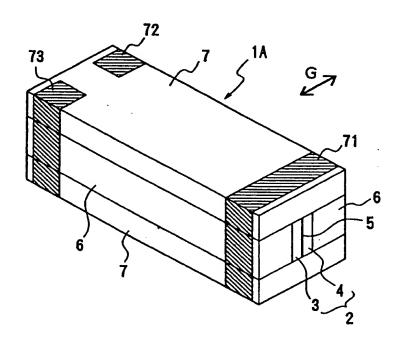


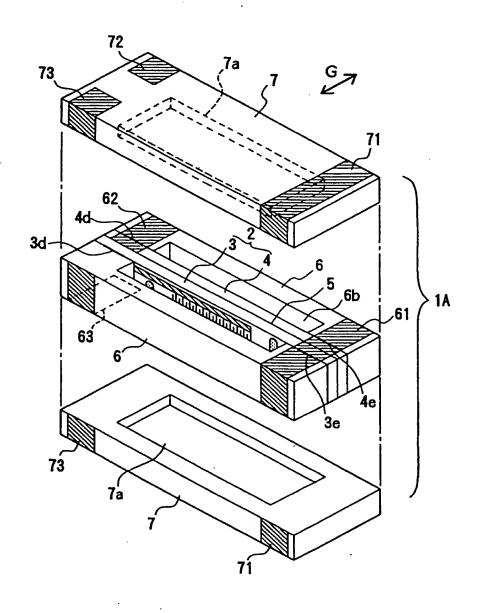


(5)

综公 平 4-79419







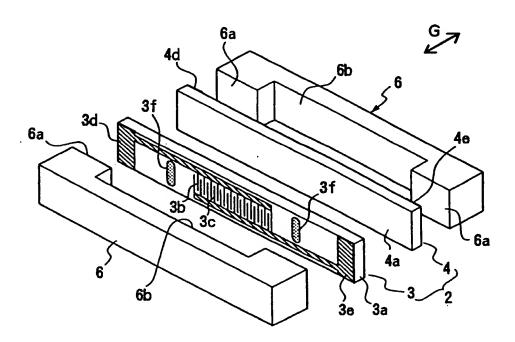


FIG.4

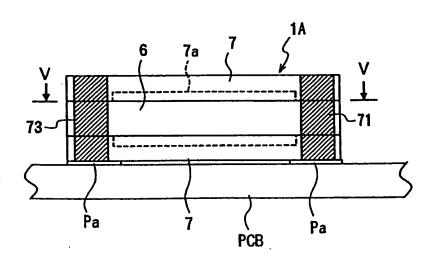


FIG.5

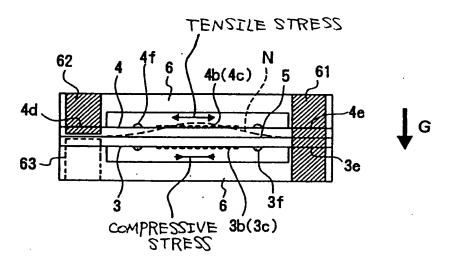
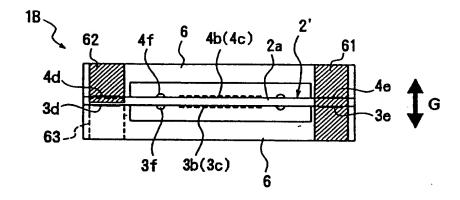


FIG. 6



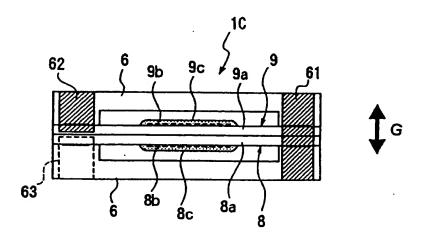
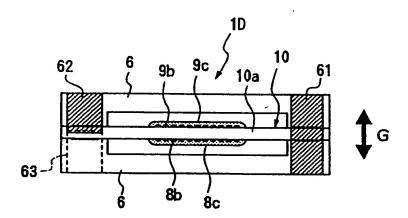
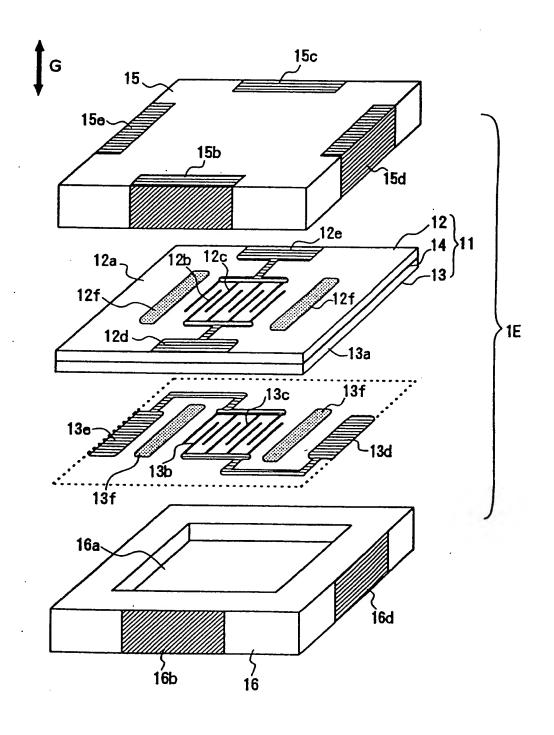
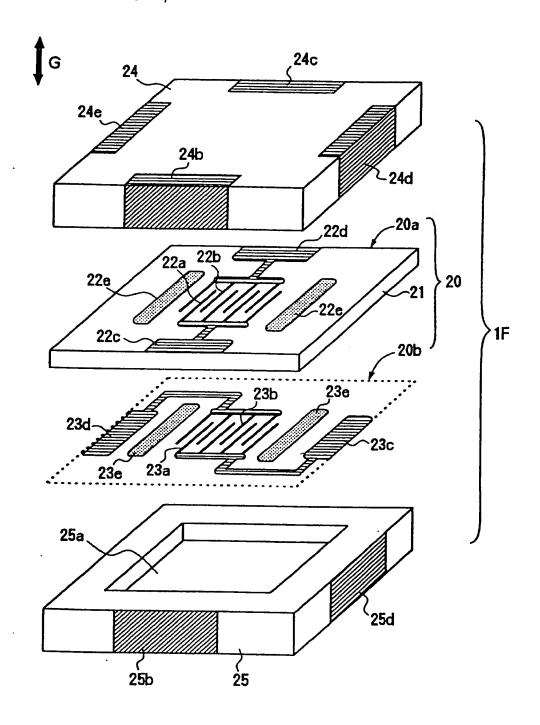


FIG.8







特願2000-311510

FIG. 11

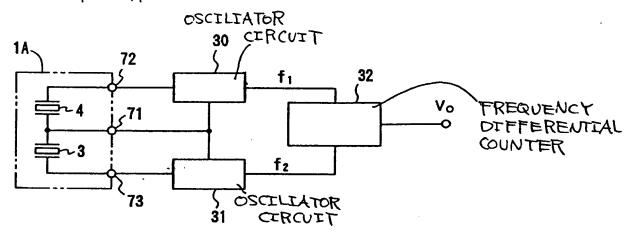


FIG. 12

